

超高多層、高密度、高難度配線を実現 プリント配線板

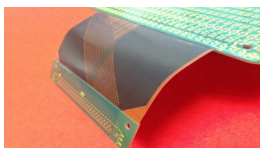
A

性能/品質を追求したプリント基板をワンストップでご提供。

特長/概要

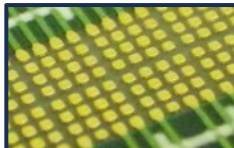
- 超高多層・高密度の高難度配線を実現
- 宇宙・防衛向け高信頼性ビルドアップ・F R基板のご提供
- J A X A全認定・防衛省認定を取得し実績多数
- 最適な基材選定・構造提案により特性向上・コスト低減

フレックスリジッド配線板



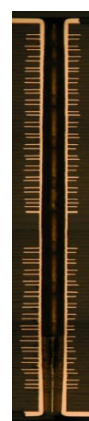
多層フレックス
リジッド構造

狭ピッチ対応



ドリル貫通構造
0.25mmピッチ

高多層/高板厚



100層以上
7.65t

大電流/放熱配線板

銅コイン

銅箔500μm



ビルドアップ配線板

3段ビルド

4段ビルド



利用シーン

- 人工衛星・探査機・ロケット・航空用搭載機器
- スーパーコンピューター・高速伝送機器
- 防災・交通・鉄道・発電・通信など社会インフラ機器
- 半導体検査装置・計測・画像処理装置・ロボット関連機器
- 医療機器・画像診断機器・ヘルスケア機器
- マイクロ波・ミリ波アンテナ等 R F 搭載機器
- D X 用途機器・リモートセンシング機器・I o T・A I 機器



半導体テスター

航空・宇宙・防衛

通信機器

計測機器

社会インフラ



半導体テスター
：プローブカード



宇宙：H3ロケット

■ お問い合わせ

OKIサーキットテクノロジー株式会社
営業本部 営業企画部
<https://www.oki-otc.jp/>

■ 参考動画

【Youtube OKI公式チャンネル】
電子回路プリント基板の設計・製造工程と私たちの会社
"OKIサーキットテクノロジー"をご紹介します
<https://youtu.be/AaMEP25k1MQ>
OKI Circuit Technology Co.,Ltd
Company Profile Video-YouTube
<https://youtu.be/YMS16rwIEwM>

